

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07254623

PUBLICATION DATE

03-10-95

APPLICATION DATE

16-03-94

APPLICATION NUMBER

06071666

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR:

YAMAGATA OSAMU:

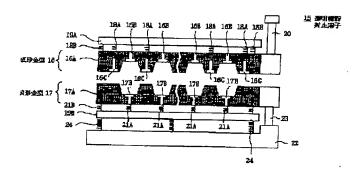
INT.CL.

H01L 21/56 H01L 23/28 H01L 31/02

TITLE

PHOTOELECTRIC CONVERTER AND

PRODUCTION THEREOF

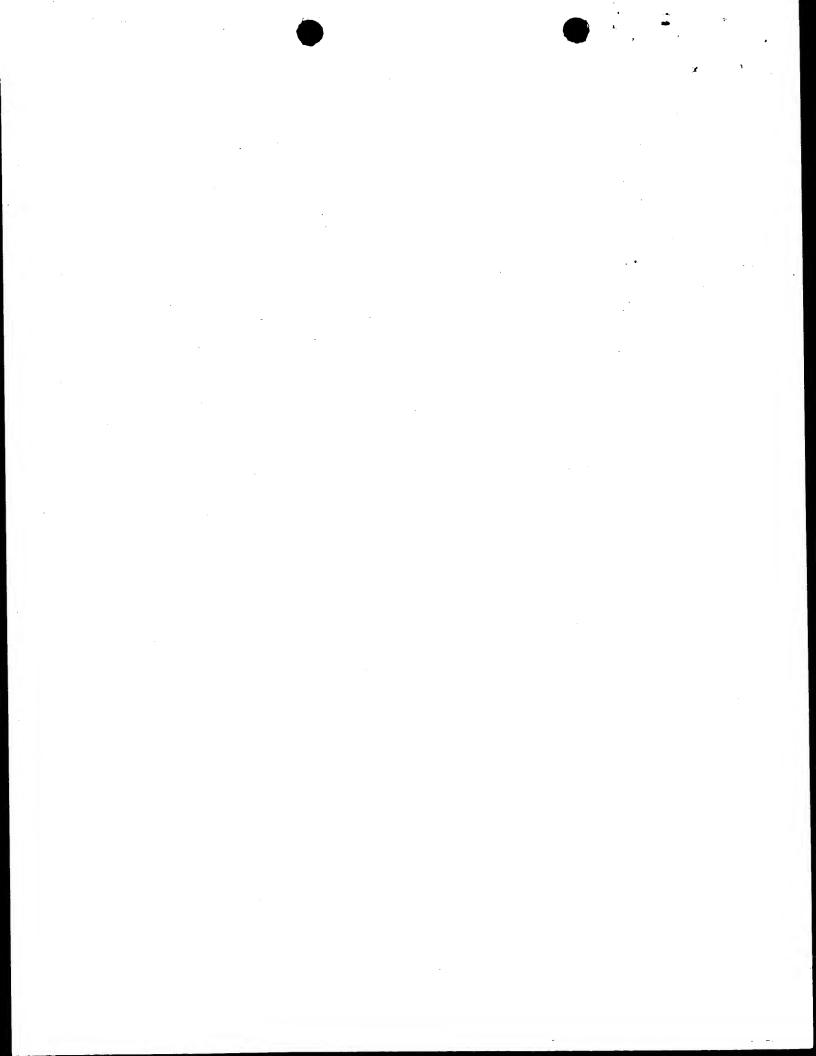


ABSTRACT:

PURPOSE: To improve releasing of mold by employing a first molding die having matte finish molding face fixed with a mirror finish mold component while opposing a photoelectric conversion element and an entirely matte finished second molding die.

CONSTITUTION: When a photoelectric converter is produced by sealing a photoelectric conversion element with a transparent resin, a first molding die 16 having matte finish molding face fixed with a mirror finish mold component 16B while opposing the photoelectric conversion element and an entirely matte finished second molding die 17 are employed. Consequently, a photoelectric converter where only the surface part facing the photoelectric conversion element is mirror finished and the remaining surface part is matte finished can be obtained. This method improves releasing of metal molds 16, 17.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-254623

(43)公開日 平成7年(1995)10月3日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

J

庁内整理番号

H01L 21/56

. _ . .

FI

技術表示箇所

23/29

23/28 31/02

D 8617-4M

H01L 31/02

В

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平6-71666

(22)出願日

平成6年(1994)3月16日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 山形 修

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー

株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

(54) 【発明の名称】 光電変換装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】本発明は光電変換装置の製造方法において、従来に比して型離れが良くかつ美観検査による不良品の発生し難い光電変換装置の製造方法を実現する。

【構成】光電変換素子を透明樹脂によつて封止した光電変換装置の製造時、成形企型として、光電変換案子と対面する型面部分に鏡面仕上げされた金型部品を取り付けた型面裂地の第1の成形金型と、型面裂地の第2の成形金型とを用いる。これにより光電変換案子と対向する表面部分だけが鏡面に形成され、他の表面部分は梨地に形成される。このように大部分が梨地であることにより型離れは良くなる。また透明パツケージのうち光通過領域以外の部分に生じたヒケ等は梨地によつて覆われて確認できないため、この種のヒケ等によつて不良品と判断されるおそれを低減できる。

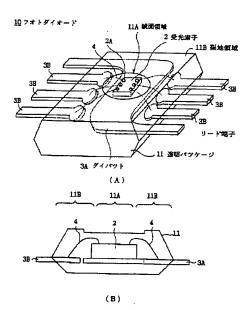


図1 実施例の透明協能對止型フォトダイオード

【特許請求の範囲】

【請求項1】光電変換素子が透明樹脂で封止されてなる 光電変換装置の製造方法において、

1

上記光電変換装置の製造時、

上記光電変換素子と対面する型面部分に鏡面仕上げされた金型部品を取り付けてなる型面梨地の第1の成形金型と、型面梨地の第2の成形金型とを上記光電変換素子を両側から挟みつけた状態で型締めし、

互いに型締めされた上記第1及び第2の成形金型の隙間部分に透明樹脂を注入することを特徴とする光電変換装 10 置の製造方法。

【請求項2】上記金型部品は上記第1の成形金型に対して摺動自在に取り付けられており、

上記第1及び第2の成形金型によつて成形された上記光電変換装置を型面から取り外す際、上記第1の成形金型から突出して上記光電変換装置を型面から分離させることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置の製造方法。

【請求項3】上記金型部品の型面は凹面形状に湾曲されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の 20 光電変換装置の製造方法。

【請求項4】発光素子が透明樹脂によつて封止されてなる発光装置において、

一体成形によつて形成される上記発光素子の透明樹脂パッケージには上記発光素子の発光面と対向する部分に、 表面が鏡面に形成された凸レンズが設けられていること を特徴とする発光装置。

【請求項5】受光素子が透明樹脂によつて封止されてなる受光装置において、

一体成形によつて形成される上記受光素子の透明樹脂バ 30 ツケージには上記受光素子の受光面と対向する部分に、表面が鏡面に形成された凸レンズが設けられていることを特徴とする受光装置。

【請求項6】光電変換素子が透明樹脂で封止されてなる 光電変換装置の製造方法において、

上記光電変換装置の製造時、

上記光電変換素子と対面する型面部分に鏡面仕上げされた金型部品を取り付けてなる型面型地の第1の成形金型と、型面型地の第2の成形金型とを上記光電変換素子を両側から挟んだ状態で型締めし、

互いに型締めされた上記第1及び第2の成形金型の隙間 部分に透明樹脂を注入して上記光電変換素子を当該透明 樹脂で封止し、

上記第1及び第2の成形金型から取り出された成形品の うち上記金型部品によつて形成された透明樹脂パツケー ジの窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フイ ルタを設けることを特徴とする光電変換装置の製造方 法。

【請求項7】発光素子が透明樹脂によつて封止されてなる発光装置において、

一体成形によつて形成される上記発光素子の透明樹脂パッケージには上記発光素子の発光面と対向する部分に形成された窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フィルタが設けられていることを特徴とする発光装置。

2

【請求項8】受光素子が透明樹脂によつて封止されてなる受光装置において、

一体成形によつて形成される上記受光素子の透明樹脂パッケージには上記受光素子の受光面と対向する部分に形成された窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フィルタが設けられていることを特徴とする受光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【目次】以下の順序で本発明を説明する。

産業上の利用分野

従来の技術(図8)

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段(図1~図7)

作用

実施例 (図1~図7)

の (1)第1の実施例(図1~図4)

(1-1) 光電変換装置(図1)

(1-2) 製造装置(図2~図4)

(2)他の実施例(図5)

発明の効果

[0002]

【産業上の利用分野】本発明は光電変換装置及びその製造方法に関し、例えばコンパクトデイスク再生装置の光ピツクアツブ部に用いられるものに適用して好適なものである。またその製造方法に適用して好適なものであ

[0003]

【従来の技術】今日、発光ダイオードやフオトダイオード等の光電変換素子は光ピツクアツブ部を始めとして数多くの分野で用いられている。例えばオートフオーカス用の光源やカメラの露出計としても用いられている。これら光電変換素子は用途に応じて様々な材質や形状のパツケージ内に収納されている。これらパツケージ材料の1つに透明樹脂がある。先に述べた光ピツクアツブ用のフオトダイオードは透明樹脂をパツケージ材料とする光電変換素子の1つである。図8にこの種のフオトダイオード1の構造を示す。

【0001】このフオトダイオード1の受光部である受光素子2はダイバツド3A上に導電性のエボキシ樹脂を介して接着されている。受光素子2の上面に形成されたポンディングパツド2Aはそれぞれダイバツド3Aの周囲に配置されたリード端子3Bと金線4を介して電気的に接続されている。これを透明プラスチツク樹脂(酸無水物系又はフエノール系)でなる透明パツケージ5によつて封止したものがフオトダイオード1である。

50 [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところでこの種のフオトダイオード1の受光感度は透明パツケージ5を透過して受光素子2に達するレーザスポツト光や散乱光の透過率によつて左右される。そこでフオトダイオード17は一般に、パツケージ表面を鏡面仕上げするようになされている。このようにパツケージ表面を鏡面に加工するには内周面の全面を鏡面仕上げした金型が成形金型として用いられる。ところがこの成形金型をこのように加工するのには一般に費用がかかり、またメンテナンス費用が高くなる問題がある。

[0006] 一方でこの成形金型で製造された製品は表面の全面が鏡面状に仕上がるため成形金型と製品との密着性が高く、金型を開いて製品を取りはずす際に、成形金型と製品との型離れが悪くなるおそれがあつた。加えてこのように全面が鏡面状に製造された製品は、注入時に生じた樹脂の乱流によつて発生したヒケやボイド、またゴミ等の回り込みによる異物が外観検査の際に認識され易い。このため機能上関係のない受光面以外の領域に生じたこれら欠陥により不良品と判定されるおそれがあった。

【0007】本発明は以上の点を考慮してなされたもので、成形金型に対する型離れの良い光電変換装置及びその製造方法を提案しようとするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため本発明においては、光電変換素子(2)が透明樹脂で封止されてなる光電変換装置の製造方法において、光電変換装置の製造時、光電変換素子(2)と対面する型面部分に鏡面仕上げされた金型部品(16B)を取り付けてなる型面梨地の第1の成形金型(16)と、型面梨地の第2の成形金型(17)とを光電変換素子を両側から挟みつけた状態で型締めし、互いに型締めされた第1及び第2の成形金型(16)、(17)の隙間部分に透明樹脂を注入するようにする。

[0009] また本発明においては、発光案子が透明樹脂によつて封止されてなる発光装置において、一体成形によつて形成される発光素子の透明樹脂パツケージには発光素子の発光面と対向する部分に、表面が鏡面に形成された凸レンズ(25A)が設けられている。同様に、本発明においては、受光素子が透明樹脂によつて封止されてなる受光装置において、一体成形によつて形成される受光素子の透明樹脂パツケージには受光素子の受光面と対向する部分に、表面が鏡面に形成された凸レンズ(25A)が設けられている。

【0010】さらに本発明においては、光電変換素子(2)が透明樹脂で封止されてなる光電変換装置の製造方法において、光電変換装置の製造時、光電変換素了(2)と対面する型面部分に鏡面仕上げされた金型部品(16B)を取り付けてなる型面型地の第1の成形金型(16)と、型面型地の第2の成形金型(17)とを光

電変換素子(2)を両側から挟みつけた状態で型締めし、互いに型締めされた第1及び第2の成形金型(16)、(17)の隙間部分に透明樹脂を注入して光電変換素子(2)を当該透明樹脂で封止し、第1及び第2の成形金型(16)、(17)から取り出された成形品のうち金型部品(16B)によつて形成された透明樹脂パツケージの窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フイルタ(26)を設けるようにする。

【0011】また本発明においては、発光素子が透明樹の脂によって封止されてなる発光装置において、一体成形によって形成される発光素子の透明樹脂パツケージには発光素子の発光面と対向する部分に形成された窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フイルタ (26)が設けられている。同様に、本発明においては、受光素子が透明樹脂によって封止されてなる受光装置において、一体成形によって形成される受光素子の透明樹脂パッケージには受光素子の受光面と対向する部分に形成された窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フィルタ (26)が設けられている。

20 [0012]

【作用】光電変換素子(2)を透明樹脂によつて封止することにより形成される光電変換装置の製造時、成形金型として、光電変換素子(2)と対面することになる型面部分に鏡面仕上げされた金型部品(16B)を取り付けてなる型面梨地の第1の成形金型(16)と、金面製地の第2の成形金型(17)とを用いる。これにより光電変換素子(2)と対向する表面部分だけが鏡面に形成され、他の表面部分は梨地に形成された光電変換装置を得ることができる。この結果、成形金型(16)、(17)からの型離れを良くできる。また透明パツケージのうち光通過領域以外の部分にヒケ等が生じても型地のため外部から確認できず、美観検査の際に不良品と判断されないようにできる。この結果、歩留まりを一段と向上させることができる。

【0013】またこのとき光電変換素子(2)と対向する部分に表面が鏡面に形成された凸レンズを同時に形成すれば集光効率の高い光電変換装置を容易に得ることができる。また光電変換素子(2)と対向する部分に鏡面を形成する際に生じる電み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フイルタを設けることにより従来に比して薄型の光学フイルタ付き光電変換装置を得ることができる。

[0014]

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述 する。

【0015】(1)第1の実施例

(1-1) 光電変換装置

(16)と、型面製地の第2の成形金型(17)とを光 50 ツケージ11のうち光通過領域部分に鏡面領域11Aを

5

設けたをことを除いて同様の構成を有している。すなわち透明パツケージ11の表面のうち受光感度に最も影響を与える受光素子2との対向面部分に鏡面領域11Aを形成し、他の部分に梨地領域11Bとすることを除いて同様の構成を有している。

【0016】ここで銃面領域11Aはほぼ円形に形成されており、その口径はフオトダイオード11が受光するレーザ光の口径に応じて設定されている。従つてフオトダイオード11によつて直径約40 $[\mu\,m]$ のスポット光を受光するのであれば、銃面領域11Aの口径もスポット光の口径とほぼ同じ大きさに設定すれば良い。因に鏡面領域11Aに許容される面精度は最大高低差で0.06 $[\mu\,m]$ とし、また梨地領域11Bに許容される面精度は最大高低差で6±2 $[\mu\,m]$ とする。

【0017】これにより鏡面領域11A以外の部分の透明パツケージ11に透明樹脂の乱流によるボイド、ヒケ、断層等が発生してもこれらは梨地面で覆われているための美観検査の際に認識されない。この結果、受光には機能上関係のない部分にまで品質責任を負わなくて良くなる。すなわち受光上直接影響が現れる部分(鏡面領20域11A)におけるボイド、ヒケ、断層等を検査するだけで良い。これらより美観検査欠陥の生じ難いフオトダイオードを得ることができることが分る。

[0018] (1-2) 製造装置

続いて図1に示す構造を有するフオトダイオード10の製造装置について説明する。このフオトダイオード10の製造装置について説明する。このフオトダイオード10の製造には図2に示す透明樹脂封止装置15が用いられる。この透明樹脂封止装置15は一対の成形金型16及び17とこれを上下動させる駆動機構によつてなる。この実施例で用いる成形金型の16及び17の内周面は原30則として製地に形成されており、上型である成形金型16の一部分にのみ鏡面仕上げされた金型領域が設けられていることを特徴とする。

[0019] 一対の成形企型16及び17の接合面には複数の凹部(いわゆるキャビテイ)が設けられている。製造時にはこのキャビテイ部分に受光素子を並べて両側から型締めし、型締めされた状態で透明樹脂を注入することにより複数のフォトダイオード10を一度に製造している。各成形金型16及び17はそれぞれ次のように構成されている。まず上型である成形金型16は金型本体16Aに2種類のピン(鏡面領域形成用ピン16B及びフレームイジエクトピン16C)を取り付けることによつて構成されている。このうち鏡面領域形成用ピン16Bは金型本体16Aへの取付け後露出する部分が鏡面仕上げされた金型部品である。

[0020] この鏡面領域形成用ピン16Bは各キヤビテイ内で封止されることになる受光素了2と対向する位置に固定されている。その取り付け状態は、図3に示すように、取り付け後の表面部分が金型本体16Aの内周面に対してわずかだけ突出するように固定されている。

この突出量は0~ほぼ $1(\mu m)$ 程度である。この突部によつてフオトダイオード10の表面には図1(B)に示すような窪み部分が形成されることになる。

【0021】一方、フレームイジエクトピン16Cは金型本体16Aのうち各キャビテイの両側位置に配置されている。このフレームイジエクトピン16Cは型開き時に、図4に示すようにリード端子3Bを突き出して成形金型16から成形品を取り外すのに使用される。因にフレームイジエクトピン16Cの一端は圧縮コイルばね18Aを介して金型本体16Aの裏面に配置されたイジエクトプレート19Aには引つ張りばね18Bが取り付けられており、この引つ張りばね18Bによつて金型本体16Aを支持するようになされている。従つてピストン20によつて成形金型16を上方に持ち上げると、金型本体16Aからフレームイジエクトピン16Cが突き出るようになされている。

【0022】他方、成形金型16と対をなす下型の成形 金型17には金型本体17Aのキヤビテイ部分にボデイイジエクトピン17Bが取り付けられている。このボデイイジエクトピン16Cと同様、イジエクトプレート19Bに圧縮コイルばね21Aを介して取り付けられており、台座22から垂直上方へ伸びるピストン23によつて成形金型17が引き下げられた際、金型本体17Aから突き出て成形品を型面から押し出すようになされている。因に成形金型17の金型本体17Aとイジエクトプレート19Bとは引つ張りばね21Bによつて支えられている。さらにこのイジエクトプレート19Bは圧縮コイルばね24を介して台座22上に支えられている。

[0023]以上の構成において、透明樹脂封止装置15による成形動作を説明する。まずダイバツド3A上に上向きに取り付けられた受光素子2が成形金型16及び17のキャビテイほぼ中央位置に配置される。この状態で透明樹脂封止装置15はピストン20及び23をそれぞれ下方及び上方に駆動し、上型の成形金型16と下型の成形金型17を互いに型締めする。続いてキャビテイ内に透明樹脂を注入し、受光素子を透明樹脂によつて封止する処理を開始する。

40 [0024] この処理が終了すると、透明樹脂封止装置 15はピストン20及び23を型締め時とは逆向きに駆動して成形金型16及び17を型開きする。これに伴いフレームイジエクトピン16C及びボデイイジエクトピン17Bには圧縮コイルばね18A及び21Aによる反発力が作用し始め、フオトダイオード10を型面から取り外す方向に力が作用し始める。このとき成形金型16及び17に設けられたキャピテイ内の表面は固定ピン16Cの部分を除いて製地に形成されていることにより成形品の表面と型面との密着性は比較的小さい。従つて成 形品であるフオトダイオード10は簡単に金型から取り

10

7

出される。この一連の型締め及び型開き動作によつて受 光素子2の対向部分だけ透明パツケージ11が鏡面に仕 上げられたフオトダイオード10が得られる。

【0025】以上の構成によれば、一対の成形金型16及び17のうち光の通過する領域側である成形金型16の一部分にのみ鏡面領域11Aを設け、他の領域は型地とすることによりこれら一対の成形金型16及び17の型締め動作によつて成形された成形品を成形金型16及び17から取り外す際の型離れ不良を従来に比して一段と低減することができる。またこの成形金型16及び17を用いて製造されたフオトダイオード10は受光面を除いて他の領域部分は型地面に形成される。これにより透明樹脂パツケージのうち受光領域以外に生じたヒケ等を外部から確認できないようにすることができ、これら領域のヒケを原因とした不良品判定のおそれを一段と低減させることができる。この結果、歩留まりを向上させることができる。

【0026】さらにこの成形金型16及び17は型面のうち大部分が梨地面であり、鏡面であるのは金型本体16Aに差し込まれて固定される鏡面領域形成用ピン16Bの部分だけであることにより成形金型16及び17の製造コストも一段と低減させることができる。このとき鏡面精度が所定の規格値を満たしていない場合には金型本体16Aから鏡面領域形成用ピン16Bだけを取り外して新たな鏡面領域形成用ピン16Bだけを取り外して新たな鏡面領域形成用ピン16Bに交換すれば良く、透明樹脂封止装置15の修繕に要する作業時間も一段と短縮することができる。

【0027】 (2) 他の実施例

なお上述の実施例においては、透明樹脂封止装置 1 5 によって受光素子であるフオトダイオード 1 0 を製造する 30 場合について述べたが、本発明はこれに限らず、発光素子や他の光電変換素子を透明樹脂で封止する場合に広く適用し得る。この場合にも光通過領域の部分のみ鏡面状に加工し、他の領域部分は梨地面に形成すれば同様の効果を得ることができる。

[0028] また上述の実施例においては、透明樹脂パッケージのうち光の通過する領域部分を平坦になるように形成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該領域部分を図5に示すような凸レンズ25Aを一体成形で形成しても良い。このようにすれば一段と集 40光効率の高い光電変換装置を得ることができる。この場合には図6に示すように型面が凹面形状に湾曲した鏡面領域形成用ピン25を用いれば良い。因にこの鏡面領域形成用ピン25の場合にも型面の部分を鏡面仕上げしてあれば良い。

【0029】さらに上述の実施例においては、図1 線的断面図である。 (B)に示すように光電変換素了と対向する面が他の領域部分に比して窪んでいるままの状態で使用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図7に示すようにこの窪み部分に顔料入りの樹脂26を付着させても 50 宗す略線的断面図である。

良い。このようにすれば特定の波長の光のみこの領域を 通過させることができるフイルタ機能付きの光電変換装 置を得ることができる。

【0030】またこのように窪み部分に顔料入りの樹脂26を付着させて光電変換装置を形成すれば光電変換案子の表面からパツケージ表面までの距離を短くでき、その分、光の透過効率を一段と向上させることができる。しかも光電変換素子の周囲は透明樹脂を厚く保つたままの状態に維持できることにより光電変換装置のパツケージ強度も高い。

【0031】さらに上述の実施例においては、型面が鏡面仕上げされた鏡面領域形成用ピン16Bを金型本体16Aに固定する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、摺動自在に取り付けてボデイイジエクトピンとして用いても良い。

[0032]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、光電変換素子が透明樹脂によつて封止される光電変換装置の製造時、成形命型として、光電変換素子と対面することになる型面部分に鏡面仕上げされた金型部品が取り付けた型面梨地の第1の成形金型と、型面梨地の第2の成形金型とを用いることにより、光電変換素子と対向する表面部分だけを鏡面に形成することができ、他の表面部分は引を鏡面に形成することができ、他の表面部分は影は形成することがきる。この結果、型面と成形品との密着性を低下でき、製造時における型離れ不良を少なくすることができる。また透明バツケージのうち光通過領域以外の部分にヒケ等が生じても梨地で覆われて外部からは見えないため美観検査によつて不良品と判定されないようにできる。これにより歩留まりを一段と向上させることができる。

【0033】また上述のように本発明によれば、光電変換素子と対向する部分に表面が鏡面に形成された凸レンズを同時に形成することにより集光効率の高い光電変換装置を容易に得ることができる。さらに上述のように本発明によれば、光電変換素子と対向する部分に形成される透明パツケージの窪み部分に所定帯域の光のみを透過させる光学フイルタを設けることにより従来に比して薄型の光学フイルタ付き光電変換装置を容易に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光電変換装置の一実施例を示す略線的斜視図である。

【図2】光電変換装置の製造に用いられる透明樹脂封止 装置の略線的断面図である。

【図3】固定ピンの断面形状及び取り付け状態を示す略 線的断面図である。

【図4】イジエクトピンによる成形部品の型抜き状態を示す略線的断面図である。

【図5】光通過領域にレンズ部を有する光電変換装置を示す略線的断面図である。

(6)

特開平7-254623

【図 6】 レンズ部を有する光電変換装置の製造に用いら れる鏡面領域形成用ピンの断面形状及び取り付け状態を 示す略線的断面図である。

【図7】光学フイルタを有する光電変換装置を示す略線 的断面図である。

【図8】従来用いられている光電変換装置を示す略線的 断面図である。

【符号の説明】

1、10……フオトダイオード、2……受光素子、2A ……ボンディングパツド、3A……ダイパツド、3B… 10 26……顔料入り樹脂。

10 …リード端子、4……金線、5、11……透明パツケー ジ、11A……鏡面領域、11B……梨地領域、15… …透明樹脂封止装置、16、17……成形金型、16 A、17A……金型本体、16B、25……鏡面領域形 成用ピン、16 C ……リードフレームイジエクトピン、 17B……ボデイイジエクトピン、18A、21A、2 4……圧縮コイルばね、18B、21B……引つ張りば ね、19A、19B……イジエクトプレート、20、2 3……ピストン、22……台座、25A……凸レンズ、

[図1]

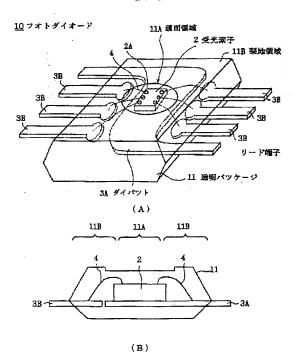


図1 実施例の透明樹脂封止型フオトダイオード

16B

【図3】

図3 鏡面領域形成用ピンの取付位置

[図6]

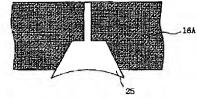
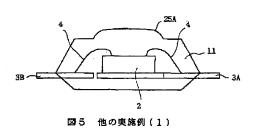


図6 凸レンズ形成に用いる鏡面領域形成用ピン

【図4】 図 4 型開き状態



【図5】

(7)

特開平7-254623

【図2】

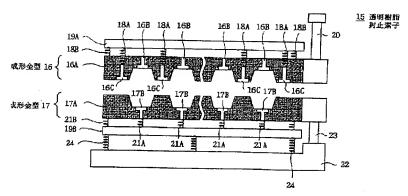


図2 透明樹脂封止装置

【図7】

[図8]

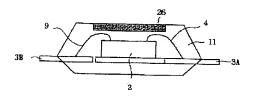
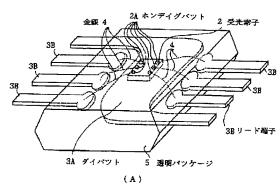


図7 他の実施例(2)



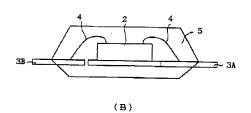


図8 従来用いられている透明樹脂封止型フォトダイオード

